

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2021-042

广东利扬芯片测试股份有限公司

2021 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

（1）预计业绩：同比上升

（2）经财务部门初步测算，预计 2021 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,638 万元至 4,176 万元，与上年同期相比，将增加人民币 944 万元到 1,482 万元，同比增加 35%到 55%。

（3）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币 3,366 万元至 3,883 万元，与上年同期相比，将增加 777 万元到 1,294 万元，同比增加 30%到 50%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司上年同期归属于母公司所有者的净利润：人民币 2,694 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币 2,589 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司 2021 年上半年业绩较上年同期增长的主要原因为：（1）随着国内集成电路国产化进程不断推进，芯片需求持续增长，公司 2021 年上半年在 5G 通讯、MCU、智能控制等领域的芯片测试保持增长趋势。（2）公司 2021 年上半年使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品，使得期间投资收益较上年同期大幅增长。

四、风险提示

公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计，为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日